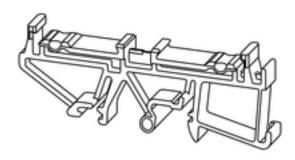


RF 180 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Flexibel - Flexibler - Profilform

Aufbaugehäuse in Profilform - der flexible Systembaukasten aus farbigen und transparenten Kunstoffprofilen und Trägermodulen Die perfekte Mischung aus beliebig anreihbaren Standardrastern und millimetergenau ablängbarer Meterware schafft die optimale Balance zwischen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit:

- Rastprofile mit Standardbreiten von 5mm -45mm ermöglichen die Aufnahme aller gängigen Platinenformate.
- Variable Bauhöhen stehen für maximale
 Packungsdichte auch bei großen Elektronikbauteilen.
- Verschiedene Montagevarianten machen eine Direktmontage der Gehäuse ebenso einfach wie das Aufrasten auf die Tragschiene
- Stabile Abdeckhauben schützen die Baugruppe sicher gegen äußere Einwirkungen

Die Erfolgsformel: Variabeles Profil + modulare Formteile = Flexibles Gehäusekonzept mit großer Nutzfläche für die Leiterplatte.

Das Baukastenkonzept ist optimal geeignet für Baugruppen mit hohem Platzbedarf und rechnet sich besonders bei niedrigen Stückzahlen oder variablen Baubreiten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Elektronikgehäuse grau, Rastfuß, Breite: 17.55
	mm
BestNr.	<u>1773400000</u>
Тур	RF 180 GR
GTIN (EAN)	4032248140602
VPE	20 Stück



RF 180 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	17,55 mm	Breite (inch)	0,691 inch
Höhe	26,55 mm	Höhe (inch)	1,045 inch
Länge	79,2 mm	Länge (inch)	3,118 inch
Nettogewicht	6,15 g		

Allgemeine Daten

Farbe	grau	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7035
Schutzart	IP20	Tragschiene	TS 32, TS 35
Vergießbarkeit	Nein		

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66	
Kriechstromfestiakeit (CTI)	≥ 600			

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Beim Abdeckprofil und bei den Abschlussplatten stehen 3 Bauhöhen zur Wahl:

TS-Montage: TS 32 = 45 mm, TS 35x7.5 = 40.5 mm

Direktmontage: 24 mm

Abmessungen der Leiterplatte:

Dicke: 1,6 (±0,2) mm, Breite: 42 (+0,5) mm Maß RS-Abschnitt = Leiterplattenlänge – 4,5 mm Maß ADP-Abschnitt = Leiterplattenlänge – 1 mm

Beispie

Leiterplattenlänge 160 mm, RS-Abschnitt = 155,5 mm, ADP-Abschnitt = 159 mm

Zulassungen

ROHS	Konform	

Downloads

Engineering-Daten <u>STEP</u>				
	Engineering Daten	STEP		